**“软件领域专利撰写技巧和技术交底书写要求”讲座**

**报名回执**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 姓 名 | 职 务 | 手机号码 | 邮箱地址 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备 注：1. 请参加讲座的企业于04月26日12:00前将《报名回执》发送至2905674538@qq.com。

2.邮件标题请注明：“高新区+单位名称+报名回执”联系人：胡先生，电话：8813895-820；杨小姐，电话：8813895-851。  |